

# 2023-2029年中国半导体CMP材料（抛光液/垫） 行业市场现状调查及发展前景研判报告

报告大纲

智研咨询

[www.chyxx.com](http://www.chyxx.com)

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2023-2029年中国半导体CMP材料（抛光液/垫）行业市场现状调查及发展前景研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1150241.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2023-2029年中国半导体CMP材料（抛光液/垫）行业市场现状调查及发展前景研判报告》共十一章。首先介绍了半导体CMP材料行业市场发展环境、半导体CMP材料整体运行态势等，接着分析了半导体CMP材料行业市场运行的现状，然后介绍了半导体CMP材料市场竞争格局。随后，报告对半导体CMP材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体CMP材料行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体CMP材料产业有个系统的了解或者想投资半导体CMP材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第1章 半导体CMP材料行业综述及数据来源说明

#### 1.1 半导体CMP材料行业界定

##### 1.1.1 CMP即Chemical Mechanical Polishing，化学机械抛光

##### 1.1.2 CMP化学机械抛光在半导体产业链中的重要性

##### 1.1.3 半导体CMP材料界定

##### 1.1.4 《国民经济行业分类与代码》中半导体CMP材料行业归属

#### 1.2 半导体CMP材料行业分类

##### 1.2.1 半导体CMP材料

##### 1.2.2 半导体CMP抛光垫

##### 1.2.3 其他

#### 1.3 半导体CMP材料专业术语说明

#### 1.4 本报告研究范围界定说明

#### 1.5 本报告数据来源及统计标准说明

##### 1.5.1 本报告权威数据来源

##### 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

### 第2章 中国半导体CMP材料行业宏观环境分析（PEST）

#### 2.1 中国半导体CMP材料行业政策（Policy）环境分析

##### 2.1.1 中国半导体CMP材料行业监管体系及机构介绍

###### （1）中国半导体CMP材料行业主管部门

- (2) 中国半导体CMP材料行业自律组织
- 2.1.2 中国半导体CMP材料行业标准体系建设现状
  - (1) 中国半导体CMP材料现行标准汇总
  - (2) 中国半导体CMP材料重点标准解读
- 2.1.3 国家层面半导体CMP材料行业政策规划汇总及解读
  - (1) 国家层面半导体CMP材料行业政策汇总及解读
  - (2) 国家层面半导体CMP材料行业规划汇总及解读
- 2.1.4 31省市半导体CMP材料行业政策规划汇总及解读
  - (1) 31省市半导体CMP材料行业政策规划汇总
  - (2) 31省市半导体CMP材料行业发展目标解读
- 2.1.5 国家重点规划/政策对半导体CMP材料行业发展的影响
- 2.1.6 政策环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结
- 2.2 中国半导体CMP材料行业经济（Economy）环境分析
  - 2.2.1 中国宏观经济发展现状
  - 2.2.2 中国宏观经济发展展望
  - 2.2.3 中国半导体CMP材料行业发展与宏观经济相关性分析
- 2.3 中国半导体CMP材料行业社会（Society）环境分析
  - 2.3.1 中国半导体CMP材料行业社会环境分析
  - 2.3.2 社会环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结
- 2.4 中国半导体CMP材料行业技术（Technology）环境分析
  - 2.4.1 半导体CMP材料行业工艺类型/技术路线分析
  - 2.4.2 中国半导体CMP材料行业关键技术分析
  - 2.4.3 中国半导体CMP材料行业科研投入状况
  - 2.4.4 中国半导体CMP材料行业科研创新成果
    - (1) 中国半导体CMP材料行业专利申请
    - (2) 中国半导体CMP材料行业专利公开
    - (3) 中国半导体CMP材料行业热门申请人
    - (4) 中国半导体CMP材料行业热门技术
  - 2.4.5 技术环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结

### 第3章 全球半导体CMP材料行业发展现状调研及市场趋势洞察

- 3.1 全球半导体CMP材料行业发展历程介绍
- 3.2 全球半导体CMP材料行业发展环境分析
- 3.3 全球半导体CMP材料行业发展现状分析
- 3.4 全球半导体CMP材料行业市场规模体量及趋势前景预判

- 3.4.1 全球半导体CMP材料行业市场规模体量
- 3.4.2 全球半导体CMP材料行业市场前景预测
- 3.4.3 全球半导体CMP材料行业发展趋势预判
- 3.5 全球半导体CMP材料行业区域发展格局及重点区域市场研究
  - 3.5.1 全球半导体CMP材料行业区域发展格局
  - 3.5.2 全球半导体CMP材料重点区域市场分析
- 3.6 全球半导体CMP材料行业市场竞争格局分析
  - 3.6.1 全球半导体CMP材料企业兼并重组状况
  - 3.6.2 全球半导体CMP材料行业市场竞争格局
- 3.7 全球半导体CMP材料行业发展经验借鉴

#### 第4章 中国半导体CMP材料行业市场供需状况及发展痛点分析

- 4.1 中国半导体CMP材料行业发展历程
- 4.2 中国半导体CMP材料行业对外贸易状况
- 4.3 中国半导体CMP材料行业市场主体类型及入场方式
  - 4.3.1 中国半导体CMP材料行业市场主体类型
  - 4.3.2 中国半导体CMP材料行业企业入场方式
- 4.4 中国半导体CMP材料行业市场主体数量
- 4.5 中国半导体CMP材料行业市场供给状况
- 4.6 中国半导体CMP材料行业市场需求状况
- 4.7 中国半导体CMP材料供需平衡状态及行情走势
- 4.8 中国半导体CMP材料行业市场规模体量测算
- 4.9 中国半导体CMP材料行业市场发展痛点分析

#### 第5章 中国半导体CMP材料行业市场竞争状况及融资并购分析

- 5.1 中国半导体CMP材料行业市场竞争布局状况
  - 5.1.1 中国半导体CMP材料行业竞争者入场进程
  - 5.1.2 中国半导体CMP材料行业竞争者省市分布热力图
  - 5.1.3 中国半导体CMP材料行业竞争者战略布局状况
- 5.2 中国半导体CMP材料行业市场竞争格局分析
  - 5.2.1 中国半导体CMP材料行业企业竞争集群分布
  - 5.2.2 中国半导体CMP材料行业企业竞争格局分析
  - 5.2.3 中国半导体CMP材料行业市场集中度分析
- 5.3 中国半导体CMP材料行业国产替代布局与发展现状
- 5.4 中国半导体CMP材料行业波特五力模型分析

- 5.4.1 中国半导体CMP材料行业供应商的议价能力
- 5.4.2 中国半导体CMP材料行业消费者的议价能力
- 5.4.3 中国半导体CMP材料行业新进入者威胁
- 5.4.4 中国半导体CMP材料行业替代品威胁
- 5.4.5 中国半导体CMP材料行业现有企业竞争
- 5.4.6 中国半导体CMP材料行业竞争状态总结
- 5.5 中国半导体CMP材料行业投融资、兼并与重组状况

## 第6章 中国半导体CMP材料产业链全景及配套产业发展

- 6.1 中国半导体CMP材料产业产业链图谱分析
- 6.2 中国半导体CMP材料产业价值属性（价值链）分析
  - 6.2.1 中国半导体CMP材料行业成本结构分析
  - 6.2.2 中国半导体CMP材料价格传导机制分析
  - 6.2.3 中国半导体CMP材料行业价值链分析
- 6.3 中国CMP抛光液原材料市场分析
  - 6.3.1 CMP抛光液原材料概述
    - （1）二氧化硅（SiO<sub>2</sub>）磨料
    - （2）三氧化二铝（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）磨料
    - （3）二氧化铈（CeO<sub>2</sub>）磨料
  - 6.3.2 CMP抛光液原材料市场分析
- 6.4 中国CMP抛光垫原材料市场分析
  - 6.4.1 CMP抛光垫原材料概述
    - （1）尼龙纤维
    - （2）聚氨酯
    - （3）羟基胺
  - 6.4.2 CMP抛光垫原材料市场分析
- 6.5 配套产业布局对半导体CMP材料行业发展的影响总结

## 第7章 中国半导体CMP材料行业细分产品市场发展状况

- 7.1 中国半导体CMP材料行业细分产品市场结构
- 7.2 中国半导体CMP材料细分市场分析：CMP抛光液
  - 7.2.1 CMP抛光液市场概述
  - 7.2.2 CMP抛光液市场发展现状
  - 7.2.3 CMP抛光液市场竞争格局
  - 7.2.4 CMP抛光液发展趋势前景

## 7.3 中国半导体CMP材料细分市场分析：CMP抛光垫

### 7.3.1 CMP抛光垫市场概述

### 7.3.2 CMP抛光垫市场发展现状

### 7.3.3 CMP抛光垫市场竞争格局

### 7.3.4 CMP抛光垫发展趋势前景

## 7.4 中国半导体CMP材料细分市场分析：调节器和清洁剂

### 7.4.1 调节器和清洁剂市场概述

### 7.4.2 调节器和清洁剂市场发展现状

### 7.4.3 调节器和清洁剂市场竞争格局

### 7.4.4 调节器和清洁剂发展趋势前景

## 7.5 中国半导体CMP材料行业细分市场战略地位分析

## 第8章 中国半导体CMP材料行业细分应用市场需求状况

### 8.1 CMP在半导体行业的应用领域分布

#### 8.1.1 CMP是芯片制程中的关键工艺

#### 8.1.2 晶圆前道工艺流程

#### 8.1.3 硅片制造工艺流程

#### 8.1.4 晶圆后道先进封装

### 8.2 中国半导体产业发展现状及趋势前景分析

#### 8.2.1 半导体产业发展概述

#### 8.2.2 半导体产业发展现状

#### 8.2.3 半导体产业趋势前景

### 8.3 中国集成电路（IC）领域CMP市场潜力

#### 8.3.1 中国集成电路（IC）产业发展现状

#### 8.3.2 中国集成电路（IC）产业趋势前景

#### 8.3.3 集成电路（IC）领域CMP材料应用概述

#### 8.3.4 中国集成电路（IC）领域CMP材料应用现状

#### 8.3.5 中国集成电路（IC）领域CMP材料市场潜力

### 8.4 中国半导体分立器件（D）领域CMP材料市场潜力

#### 8.4.1 中国半导体分立器件（D）市场发展现状

#### 8.4.2 中国半导体分立器件（D）市场趋势前景

#### 8.4.3 半导体分立器件（D）领域CMP材料应用概述

#### 8.4.4 中国半导体分立器件（D）领域CMP材料应用现状

#### 8.4.5 中国半导体分立器件（D）领域CMP材料市场潜力

### 8.5 中国传感器（S）领域CMP材料市场潜力

- 8.5.1 中国传感器（S）市场发展现状
- 8.5.2 中国传感器（S）市场趋势前景
- 8.5.3 传感器（S）领域CMP材料应用概述
- 8.5.4 中国传感器（S）领域CMP材料应用现状
- 8.5.5 中国传感器（S）领域CMP材料市场潜力
- 8.6 中国光电器件（O）领域CMP材料市场潜力
- 8.6.1 中国光电器件（O）市场发展现状
- 8.6.2 中国光电器件（O）市场趋势前景
- 8.6.3 光电器件（O）领域CMP材料应用概述
- 8.6.4 中国光电器件（O）领域CMP材料应用现状
- 8.6.5 中国光电器件（O）领域CMP材料市场潜力
- 8.7 中国CMP行业细分应用市场战略地位分析

## 第9章 全球及中国CMP材料企业布局案例研究

- 9.1 全球及中国CMP材料企业布局梳理与对比
- 9.2 全球CMP材料企业发展及业务布局案例分析
  - 9.2.1 卡博特微电子Cabot Microelectronics
    - （1）企业概况
    - （2）企业优势分析
    - （3）产品/服务特色
    - （4）公司经营状况
    - （5）公司发展规划
  - 9.2.2 陶氏（DOW）
    - （1）企业概况
    - （2）企业优势分析
    - （3）产品/服务特色
    - （4）公司经营状况
    - （5）公司发展规划
  - 9.2.3 日立（Hitachi）
    - （1）企业概况
    - （2）企业优势分析
    - （3）产品/服务特色
    - （4）公司经营状况
    - （5）公司发展规划
- 9.3 中国CMP材料企业发展及业务布局案例分析



### 9.3.1 湖北鼎龙控股股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

### 9.3.2 安集微电子科技（上海）股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

### 9.3.3 华润微电子有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

### 9.3.4 上海新安纳电子科技有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

### 9.3.5 天津晶岭微电子材料有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业优势分析
- (3) 产品/服务特色
- (4) 公司经营状况
- (5) 公司发展规划

## 第10章 中国半导体CMP材料行业市场前景预测及发展趋势预判

### 10.1 中国半导体CMP材料行业SWOT分析

### 10.2 中国半导体CMP材料行业发展潜力评估

### 10.3 中国半导体CMP材料行业发展前景预测

## 10.4 中国半导体CMP材料行业发展趋势预判

### 第11章 中国半导体CMP材料行业投资战略规划策略及发展建议

#### 11.1 中国半导体CMP材料行业进入与退出壁垒

##### 11.1.1 半导体CMP材料行业进入壁垒分析

##### 11.1.2 半导体CMP材料行业退出壁垒分析

#### 11.2 中国半导体CMP材料行业投资风险预警

#### 11.3 中国半导体CMP材料行业投资价值评估

#### 11.4 中国半导体CMP材料行业投资机会分析

##### 11.4.1 半导体CMP材料行业产业链薄弱环节投资机会

##### 11.4.2 半导体CMP材料行业细分领域投资机会

##### 11.4.3 半导体CMP材料行业区域市场投资机会

##### 11.4.4 半导体CMP材料产业空白点投资机会

#### 11.5 中国半导体CMP材料行业投资策略与建议

#### 11.6 中国半导体CMP材料行业可持续发展建议

### 图表目录

图表1：《国民经济行业分类与代码》中半导体CMP材料行业归属

图表2：半导体CMP材料类型

图表3：半导体CMP材料专业术语说明

图表4：本报告研究范围界定

图表5：本报告权威数据资料来源汇总

图表6：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表7：中国半导体CMP材料行业监管体系

图表8：中国半导体CMP材料行业主管部门

图表9：中国半导体CMP材料行业自律组织

图表10：中国半导体CMP材料标准体系建设

图表11：中国半导体CMP材料现行标准汇总

图表12：中国半导体CMP材料即将实施标准

图表13：中国半导体CMP材料重点标准解读

图表14：截至2022年中国半导体CMP材料行业发展政策汇总

图表15：截至2022年中国半导体CMP材料行业发展规划汇总

图表16：31省市半导体CMP材料行业政策规划汇总

图表17：31省市半导体CMP材料行业发展目标解读

图表18：国家“十四五”规划对半导体CMP材料行业的影响分析

图表19：政策环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结

图表20：中国宏观经济发展现状

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1150241.html>